(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-260506

(P2000-260506A)

(43)公開日 平成12年9月22日(2000.9.22)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FI

テーマコード(参考)

H01R 12/16

H01R 23/68

303D 5E023

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 8 頁)

(21)出顯番号

特顧平11-63057

(22)出顧日

平成11年3月10日(1999.3.10)

(71)出願人 595100679

富士通高見澤コンポーネント株式会社 東京都品川区東五反田2丁目3番5号

(72)発明者 竹内 正幸

東京都品川区東五反田2丁目3番5号 富

士通高見澤コンポーネント株式会社内

(72)発明者 松宮 博志

東京都品川区東五反田2丁目3番5号 富

士通高見澤コンポーネント株式会社内

(74)代理人 100077517

弁理士 石田 敬 (外3名)

最終頁に続く

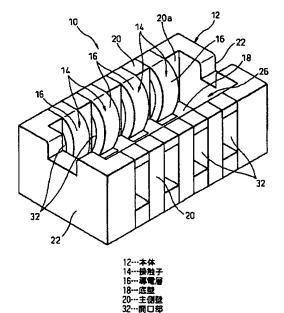
(54) 【発明の名称】 コネクタ及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 本体一体形の接触子を有するコネクタにおいて、外力に対する接触子の機械的強度を維持しつつ、接触子の高密度配置を可能にする。

【解決手段】 コネクタ10は、電気絶縁性の本体12 と、本体12に一体的に形成される複数の接触子14とを備える。各接触子14は、本体12に一体成形された複数の突子の表面に導電層16をめっき工程により被着することによって形成される。本体12は、底壁18 と、底壁18に立設される一対の主側壁20とを備える。複数の接触子14は、一対の主側壁20の対向面20a分に突出形成される。各接触子14は、対応の主側壁20の対向面20a上に凸端に底壁18に連結される。このように衛曲して延び、一端で主側壁20の上端領域に連結されるとともに他端で底壁18に連結される。このように各接触子14は、本体12に両端固定支持され、その湾曲部分でばね性を発揮するようになっている。

図 1 コネクタの斜視図



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気絶縁性の本体と、該本体に一体的に 形成される少なくとも1つの突子と、該突子の表面に被 着形成される導電層とを具備し、該導電層を有する該突 子が接触子を構成するコネクタにおいて、

前記接触子が前記本体に両端固定支持されてばね性を発揮することを特徴とするコネクタ。

【請求項2】 前記本体が、底壁と、該底壁から立設されて互いに対向する一対の側壁とを備え、それら側壁の対向面の各々に複数の前記接触子が突出形成される請求項1に記載のコネクタ。

【請求項3】 前記一対の側壁の前記対向面から離れた側の前記底壁の表面に、前記複数の接触子の前記導電層に個別に接続される複数の導電端末部が形成される請求項2に記載のコネクタ。

【請求項4】 前記接触子の各々に隣接して前記側壁に 開口部が形成され、該接触子の前記導電層と対応の前記 導電端末部とが該開口部を介して接続される請求項3に 記載のコネクタ。

【請求項5】 前記導電層が前記突子の表面全体に形成 20 される請求項1~4のいずれか1項に記載のコネクタ。

【請求項6】 電気絶縁性の本体と、該本体に一体的に 形成される少なくとも1つの突子と、該突子の表面に被 着形成される導電層とを具備するコネクタの製造方法で あって、

前記突子を有する一次成形体を成形し、

前記一次成形体にめっき前処理を施し、

前記めっき前処理を施した前記一次成形体の前記突子を 露出させた状態で該一次成形体を被覆する二次成形体を 成形して、該突子を両端固定支持する前記本体を形成 し

前記本体及び前記突子にめっきを施して、該突子の表面 に前記導電層を被着形成する、ことを特徴とするコネク タの製造方法。

【請求項7】 前記一次成形体が、底壁と、該底壁から立設されて互いに対向し、各々に複数の前記突子を有する一対の側壁とを備え、前記二次成形体が、該底壁及び該一対の側壁を少なくとも部分的に被覆するように成形される請求項6に記載のコネクタの製造方法。

【請求項8】 前記本体及び前記突子に前記めっきを施 40 すことにより、前記一次成形体の前記一対の側壁の対向 面から離れた側の前記底壁の表面に、前記複数の突子の 各々に形成した前記導電層に個別に接続される複数の導 電端末部を形成する請求項7に記載のコネクタの製造方法。

【請求項9】 前記突子の各々に隣接して前記一次成形体の前記側壁に開口部を形成し、該突子に形成した前記導電層と対応の前記導電端末部とを該開口部を介して接続する請求項8に記載のコネクタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気接続器に関し、特に、電気絶縁性の本体に一体的に形成される少なくとも1つの突子を備え、突子の表面に導電層を被着形成することにより接触子を構成してなるコネクタに関する。 さらに本発明は、そのようなコネクタの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小形化、軽量化に伴 10 い、内蔵される各種電子部品にも小形化、軽量化が要求 されている。このような要求に従い、例えば一対の回路 基板同士を電気的に接続するために使用される基板用コネクタにおいても、基板上での専有面積の縮小や線路密度の増加を目的とした接触子列の狭ピッチ化が進められている。

【0003】金属板からプレス成形された接触子を樹脂 製本体の貫通孔に圧入固定してなる従来のコネクタで は、接触子列の狭ピッチ化を進めるに従い、本体の成形 精度を維持して接触子同士の短絡を防止することが困難 になる等の課題が生じる。そこで従来、樹脂製本体の表 面所定位置にめっきを施すことにより複数の電気接続用 の導体部を形成してなるコネクタが提案されている(例 えば特開平2-297880号公報参照)。この種のめ っき導体部を有するコネクタでは、コネクタ自体の軽量 化を促進できるだけでなく、本体表面に導体部を髙密度 に配置することが容易である。しかし、単に本体表面に めっき導体部を形成しただけでは、コネクタの導通接点 に要求される接触圧を確保することが困難になる傾向が ある。すなわちこの構成では、接触圧は樹脂製本体の成 形精度に依存し、雌雄コネクタ同士を常にがたつき無く 緊密に嵌合できるように本体を髙精度に成形しなけれ ば、接触信頼性に乏しいものとなる。

【0004】これに対し、特開平3-173080号公報は、電気絶縁性の本体に一体的に形成される少なくとも1つの突子を備え、突子の表面に導電層を被着形成することにより接触子を構成してなるコネクタを開示する。このコネクタでは、突子が本体に片持ち梁式に固定支持されているので、めっき接触子に所要のばね性が付与されている。したがってこのコネクタによれば、本体及び突子が若干の寸法誤差を有していた場合にも、接触子の導通接点に十分な接触圧を確保することができる。【0005】

【発明が解決しようとする課題】上記した片持ち梁式の 一体形めっき接触子を有するコネクタでは、接触子を構 成する突子の機械的強度が不足すると、接触子先端に不 用意に外力を加えたりコネクタの挿抜動作を乱雑に行っ たりしたときに接触子が破損し易くなる危惧がある。し たがって、突子は所要の機械的強度を維持できる太さに 形成しなければならず、結果として接触子の高密度化が 50 妨げられる課題が生じる。

30

【0006】したがって本発明の目的は、本体一体形の 接触子を有するコネクタであって、外力に対する接触子 の機械的強度を維持しつつ、接触子の高密度配置を可能 にするコネクタを提供することにある。本発明の他の目 的は、そのようなコネクタの製造方法であって、小形軽 量で高密度実装可能なコネクタを安価かつ高精度に製造 できる製造方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、電気絶縁性の本体と、本体に一体的に形 成される少なくとも1つの突子と、突子の表面に被着形 成される導電層とを具備し、導電層を有する突子が接触 子を構成するコネクタにおいて、接触子が本体に両端固 定支持されてばね性を発揮することを特徴とするコネク タを提供する。

【0008】上記コネクタは、その本体が、底壁と、底 壁から立設されて互いに対向する一対の側壁とを備え、 それら側壁の対向面の各々に複数の接触子が突出形成さ れる構成とすることができる。この構成では、一対の側 壁の対向面から離れた側の底壁の表面に、複数の接触子 20 の導電層に個別に接続される複数の導電端末部を形成す ることが好ましい。この場合、接触子の各々に隣接して 側壁に開口部が形成され、接触子の導電層と対応の導電 端末部とが開口部を介して接続されることが好ましい。 また、導電層が突子の表面全体に形成されることが有利

【0009】本発明はさらに、電気絶縁性の本体と、本 体に一体的に形成される少なくとも1つの突子と、突子 の表面に被着形成される導電層とを具備するコネクタの 製造方法であって、突子を有する一次成形体を成形し、 一次成形体にめっき前処理を施し、めっき前処理を施し た一次成形体の突子を露出させた状態で一次成形体を被 覆する二次成形体を成形して、突子を両端固定支持する 本体を形成し、本体及び突子にめっきを施して、突子の 表面に導電層を被着形成することを特徴とするコネクタ の製造方法を提供する。

【0010】この製造方法では、一次成形体が、底壁 と、底壁から立設されて互いに対向し、各々に複数の突 子を有する一対の側壁とを備え、二次成形体が、底壁及 び一対の側壁を少なくとも部分的に被覆するように成形 されることが好ましい。この構成では、本体及び突子に めっきを施すことにより、一次成形体の一対の側壁の対 向面から離れた側の底壁の表面に、複数の突子の各々に 形成した導電層に個別に接続される複数の導電端末部を 形成することが有利である。この場合、突子の各々に隣 接して一次成形体の側壁に開口部を形成し、突子に形成 した導電層と対応の導電端末部とを開口部を介して接続 することが好ましい。

[0011]

明の実施の形態を詳細に説明する。図面において、同一 又は類似の構成要素には共通の参照符号を付す。図面を 参照すると、図1は本発明の一実施形態によるコネクタ 10の斜視図、図2及び図3はそれぞれコネクタ10の 平面図及び底面図、図4はコネクタ10を接続対象コネ クタに嵌合した状態で示す断面図である。コネクタ10 は、ジャック(雌)形のコネクタであり、電気絶縁性の 本体12と、本体12に一体的に形成される複数の接触 子14とを備える。各接触子14は、コネクタ10の後 10 述する製造工程において、本体12に一体成形された複 数の突子の表面に導電層16をめっき工程により被着す ることによって形成される。本体12及びそれら突子 は、一般的なコネクタ絶縁体と同様に樹脂材料から形成 できる。

【0012】本体12は、略矩形の上面18a及び下面 18 bを有する平板状の底壁18と、底壁18の対向長 縁に沿って上面18aに略鉛直に立設される一対の主側 壁20と、底壁18の対向短縁に沿って上面18aに略 鉛直に立設され、両主側壁20に連結される一対の副側 壁22とを一体に備える。一対の主側壁20は、それら の対向面20aが互いに略平行に配置される。また一対 の副側壁22は、それらの対向面22aが互いに略平行 に配置される。底壁18の上面18a、両主側壁20の 対向面20a及び両副側壁22の対向面22aにより、 接続相手のプラグ(雄)形のコネクタ24を受容する受 容部26が画成される。

【0013】複数の接触子14は、一対の主側壁20の 対向面20aの各々から受容部26内に突出形成される とともに、各対向面20aに沿って等間隔かつ互いに平 30 行に配置され、それにより正対する2列の接触子列28 を構成する。各接触子14は、対応の主側壁20の対向 面20a上に凸状に湾曲して延び、その一端で主側壁2 0 の上端領域に一体的に連結されるとともに、その他端 で主側壁20の下端に隣接して底壁18に一体的に連結 される。このように各接触子14は、本体12に両端固 定支持され、その湾曲部分でばね性を発揮するようにな っている。

【0014】本体12の底壁18には、両側壁20の対 向面20aから離れた側の表面すなわち下面18bに、 複数の接触子14の導電層16に個別に接続される複数 の導電端末部30が形成される。それら導電端末部30 は、底壁18の対向長縁に沿って、接触子14の配置間 隔と同一の間隔で配置される。また、本体12の一対の 主側壁20には、複数の接触子14の各々に隣接して開 口部32が形成される。各開口部32は、主側壁20の 対向面20aにおける各接触子14の正投影領域に開口 する。各接触子14の導電層16と対応の各導電端末部 30とは、各開口部を介して互いに接続される。 なお各 接触子14の導電層16は、各接触子14の湾曲部分の 【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して、本発 50 少なくとも頂点周辺領域に設けられればよい。しかし図

示のように、導電層16を後述する突子の表面全体に被 着形成することが、導電層16と導電端末部30との電 気的接続の信頼性を向上させる点で有利である。

【0015】図4に示すように、コネクタ10は、本体 12の下面12bを回路基板34の表面に対向配置し て、回路基板34に表面実装される。実装時には、本体 12の下面12bに形成した複数の導電端末部30を、 回路基板34の表面に設けた複数の電極パッド36の上 にそれぞれ位置合せして載置し、はんだ38により固着 する。この状態で、コネクタ10の複数の接触子14の 10 導電層16は、回路基板34の複数の電極パッド36に 個別に接続される。

【0016】コネクタ10の接続相手のコネクタ24は 例えば、電気絶縁性の本体40と、コネクタ10の複数 の接触子14に対応する配置で本体40に固定される複 数のプレス成形接触子42とを備えて構成される。コネ クタ24は、複数のプレス成形接触子42のリード部4 2 a を、回路基板 4 4 の表面に設けた複数の電極パッド 46の上にそれぞれ位置合せして載置し、はんだ48に より固着することによって、回路基板44に表面実装さ れる。なおコネクタ24の代わりに、電気絶縁性の本体 の表面所定位置にめっきを施すことにより複数の電気接 続用の導体部を形成してなるコネクタを、コネクタ10 の接続相手とすることもできる。

【0017】コネクタ10とコネクタ24とを相互接続 する際には、コネクタ10の複数の接触子14の各々と コネクタ24の複数の接触子42の各々とを互いに摺動 接触させつつ、コネクタ24の本体40をコネクタ10 の受容部26に挿入する。このとき、コネクタ10の互 いに対向する接触子14の間の無負荷時の最小間隔α

(図2)を、コネクタ24の互いに反対側に置かれる接 触子42の最大間隔β(図4)よりも所望量だけ小さく 設定しておく。それにより、コネクタ24の本体40が コネクタ10の受容部26内に進入するに従って、コネ クタ10の各接触子14が両端固定支持のままで弾性的 に撓むことになる。その結果、嵌合完了時に、コネクタ 10の各接触子14が湾曲部分の頂点近傍の導電層部分 16aにて十分な接触圧の下で、コネクタ24の接触子 42に導通接触する。

12に一体的に形成された接触子14がその湾曲部分で ばね性を発揮するので、本体12及び接触子14が若干 の寸法誤差を有する場合にも、上記した接触子14の最 小間隔 α を接触子42の最大間隔 β よりも十分に小さく 設定しておくことにより、接続相手コネクタ24との嵌 合時に接触子14の導通接点すなわち導電層部分16a に要求される接触圧を確保することができる。しかもコ ネクタ10では、複数の接触子14がいずれも本体12 に両端固定支持されるので、片持ち梁式の接触子構造に 比べて一層優れたばね性を安定して発揮できるととも

に、接触子14に不用意に外力を加えたりコネクタ1 0、24同士の挿抜動作を乱雑に行ったりしたときにも 接触子14の破損が生じ難くなる。その結果、外力に対 する接触子14の機械的強度を維持しつつ接触子14の 太さを減少させて、本体12内に接触子14を高密度に 配置することが可能になる。したがって、コネクタ10 を基板用コネクタとして使用すれば、電子機器の小形

化、軽量化が促進される。

【0019】次に、図5及び図6を参照して、上記構成 を有するコネクタ10の製造方法を説明する。まず図5 (a) に示すように、固定型50、第1可動型52、第 2可動型54及び複数のスライド中子56(1つのみ図 示)を組合せて、キャビティ58を有する一次型を組立 てる。次いで、固定型50に設けたゲート60から溶融 樹脂材料をキャビティ58に注入し、固化させて、図6 (a) に示す一次成形体 62を一体成形する。一次成形 体62の材料は、成形性、ばね性等の要求水準に合致し たものであることが望ましく、例えば液晶プラスチック (LCP)、ポリエーテルスルホン (PES) 等が好適 20 な材料として挙げられる。また、成形体表面にめっき層 を被着形成するのに適した材料であることが有利であ る.

【0020】成形された一次成形体62は、略矩形の上 面64a及び下面64bを有する底壁64と、底壁64 の対向長縁に沿って上面64 a に略鉛直に立設され、互 いに略平行な対向面66aを有する一対の側壁66と、 それら側壁66の対向面662の各々から突出形成され る複数の突子68とを一体に備える。複数の突子68 は、各側壁66の対向面66aに沿って等間隔かつ互い 30 に平行に配置され、それにより正対する2列の突子列を 構成する。各突子68は、対応の側壁66の対向面66 a 上に凸状に湾曲して延び、その一端で側壁66の上端 領域に一体的に連結されるとともに、その他端で側壁 6 6の下端に隣接して底壁64に一体的に連結される。さ らに、一対の側壁66には、複数の突子68の各々に隣 接して開口部70が形成される。各開口部70は、側壁 66の対向面66aにおける各突子68の正投影領域に 開口する。

【0021】次に、一次成形体62の表面全体に、エッ 【0018】このように、コネクタ10によれば、本体 40 チング、触媒付与、活性化等の、公知のめっき前処理を 施す。続いて、図5 (b) に示すように、めっき前処理 を施した一次成形体62を収容しつつ、固定型70、第 1 可動型 7 2、第 2 可動型 7 4 及び複数のスライド中子 56 (1つのみ図示)とを組合せ、一次成形体62の所 要部分の周囲にキャビティ76を画成する二次型を組立 てる。次いで、固定型70に設けたゲート78から溶融 樹脂材料をキャビティ76に注入し、固化させることに より、図6(b)に示す二次成形体80を一次成形体6 2上に一体成形する。二次成形体80の材料としては、 50 例えばLCPが好適である。また、成形体表面にめっき

7

層を被着形成し難い材料であることが有利である。

【0022】二次成形体80は、一次成形体62の複数の突子68と、それら突子68に連結される底壁64及び両側壁66の連結部周辺領域とを露出せした状態で、底壁64及び両側壁66を包囲するように成形される。それにより、底壁18、一対の主側壁20及び一対の副側壁22を備えるとともに複数の突子68を両端固定支持する本体12が、上記した樹脂材料から一体的に形成される。

【0023】次に、図5 (c) に示すように、本体12 及び複数の突子68の表面に、無電解銅めっき工程を施 し、さらにニッケル下地及び金めっき工程を施す。これ らのめっき工程においては、めっき前処理を施した一次 成形体62の露出面のみにめっき層が形成される。この ようにして、複数の突子68の表面全体に導電層16が 被着形成され、接触子14が形成される。そしてこのと き同時に、各突子68と底壁64及び各側壁66との連 結部周辺領域にも、めっき層が形成される。それにより 一次成形体62の底壁64には、両側壁66の対向面6 6 a から離れた側の表面すなわち下面 6 4 b に、複数の 20 突子68に形成した導電層16の各々に個別に接続され る複数の導電端末部30が形成される。各導電端末部3 0は、対応の開口部32を介して、各突子68の導電層 16に接続される。以上のようにして、コネクタ10が 作製される。

【0024】上記した本発明の製造方法によれば、接触 子14を含む導体部分をめっき工程により本体12上に 容易かつ正確に形成できるとともに、2材成形法を採用 したことによりめっき工程自体を簡略化できる。したが って、小形軽量で高密度実装可能なコネクタ10を安価 30 かつ高精度に製造することができる。

【0025】以上、本発明の好適な実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、様々な修正が可能である。例えば図7に変形例として示すコネクタ90は、長手方向の2箇所に頂点を有して湾曲する接触子92を備えて構成される。このような構成によれば、各接触子92が2箇所の導電層部分94aで接続相手コネクタの接触子に導通接触するので、接続信頼性を一層向上させることができる。また、図示しないが、本発明をプラグ(雄)形のコネクタに適用することもでき 40 ろ

[0026]

【実施例】図1のコネクタ10を、上記製造方法により LCPから一体成形するとともに導体部分に金めっきを 施して作製する。作製したコネクタ10の特性(設計狙 い値)は、以下の通りである。 使用温度範囲…-40℃~85℃

最大許容電流…DC0. 3A

最大許容電圧…AC200V/DC300V

接触抵抗…40mQ以下

絶縁抵抗…100MΩ以上

絶縁耐圧…AC500V (1分)

挿抜寿命…30回

上記構成のコネクタ10は、挿抜を繰り返しても安定した接触圧の下で良好な電気接続機能を発揮する。

0 [0027]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明によれば、本体一体形の接触子を有するコネクタにおいて、外力に対する接触子の機械的強度を維持しつつ、接触子を高密度に配置することが可能になる。したがって、本発明に係るゴネクタを使用することにより、電子機器の小形化、軽量化が促進される。また、本発明の製造方法によれば、小形軽量で高密度実装可能なコネクタを安価かつ高精度に製造することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

20 【図1】本発明の一実施形態によるコネクタの斜視図である。

【図2】図1のコネクタの平面図である。

【図3】図1のコネクタの底面図である。

【図4】図1のコネクタと接続相手コネクタとの嵌合時の断面図である。

【図5】図1のコネクタの製造方法を説明する図で、

(a) 一次型の断面図、及び(b) 一次成形体を収容した二次型の断面図である。

【図6】図1のコネクタの製造方法を説明する図で、

・ (a) 一次成形体の断面図、(b) 一次成形体及び二次 成形体の断面図、並びに(c) コネクタの断面図であ る。

【図7】変形例によるコネクタの断面図である。

【符号の説明】

12…本体

14、92…接触子

16…導電層

18…底壁

20…主側壁

20 a …対向面

30…導電端末部

32…開口部

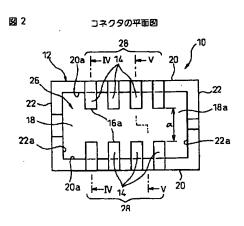
6 2 …一次成形体

68…突子

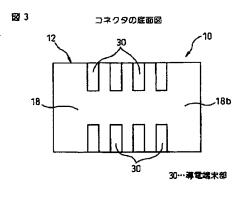
80…二次成形体

【図1】

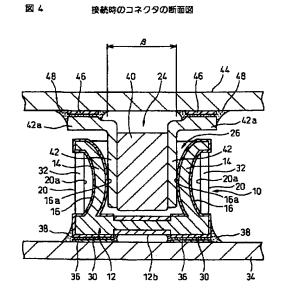
【図2】



【図3】

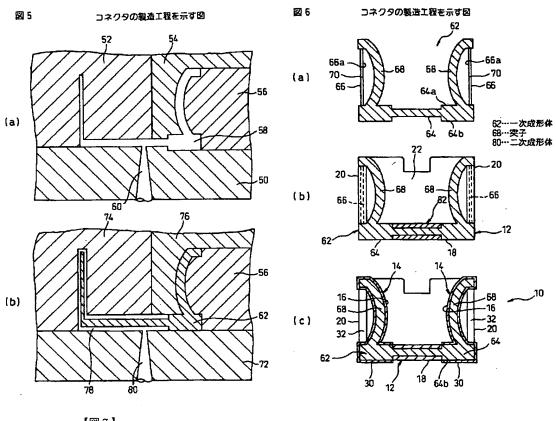


【図4】



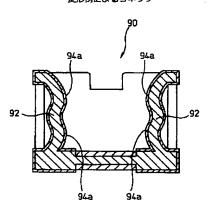
【図5】

【図 6 】 コネクタの製造工程を



【図7】

図 7 変形例によるコネクタ



(8)

フロントページの続き

F ターム(参考) 5E023 AA04 AA05 AA16 BB02 BB22 CC22 CC26 EE06 EE11 EE18 EE19 EE22 EE23 EE29 EE34 FF01 GG02 GG17 GG19 HH06 HH08 HH22